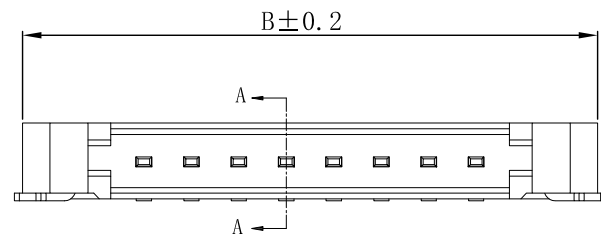
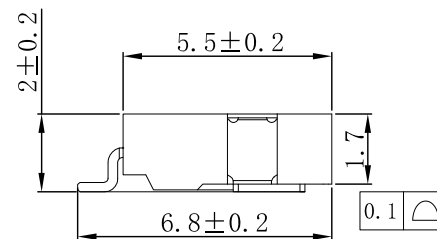
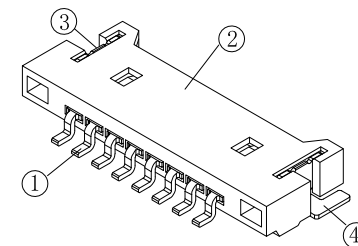
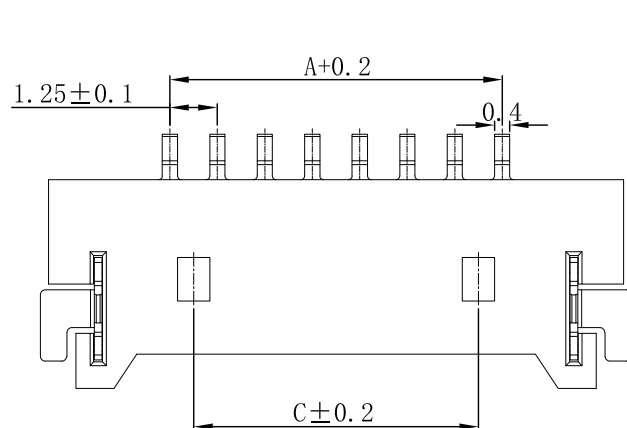
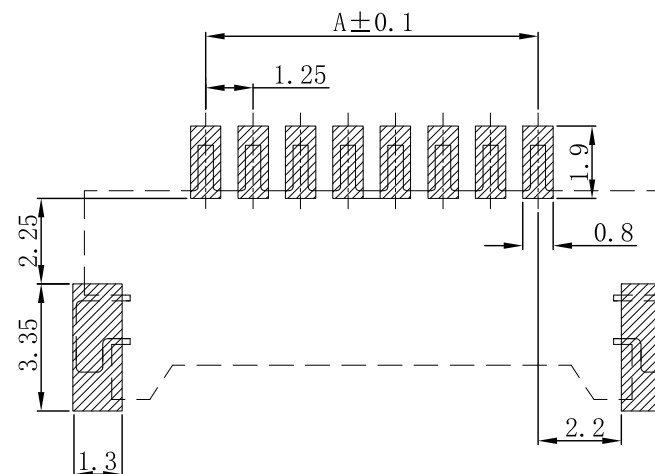




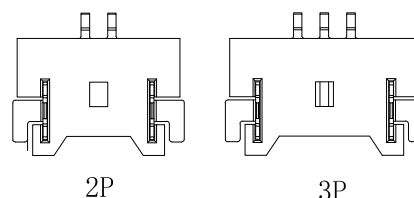
SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

孔位	A-(mm)	B-(mm)	C-(mm)
2P	1.25	7.5	——
3P	2.50	8.75	——
4P	3.75	10.00	2.50
5P	5.00	11.25	3.75
6P	6.25	12.50	5.00
7P	7.50	13.75	6.25
8P	8.75	15.00	7.50
9P	10.00	16.25	8.75
10P	11.25	17.50	10.00
11P	12.50	18.75	11.25
12P	13.75	20.00	12.50
13P	15.00	21.25	13.75
14P	16.25	22.50	15.00
.....			
20P	23.75	30.15	22.50

技术要求

- 1: 外观要求
- 1-1. 插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。
- 1-2. 基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。

- 2: 电气性能:
- 2-1. 额定电流: 1.0A
 - 2-2. 额定电压: 125V
 - 2-3. 耐电压: 250V
 - 2-4. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
 - 2-5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{m}\Omega$
- 3: 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$



>20	±0.25	序号	材料名称	数量	材质	镀涂	REMARK
>10≤20	±0.2	①	插针	n	磷铜	高温亮锡	GP PASS
>3≤10	±0.15	②	塑件	1	PA6T	／	GP PASS
3≤	±0.1	③	左焊片	1	磷铜	高温亮锡	GP PASS
尺寸范围	公差	④	右焊片	1	磷铜	高温亮锡	GP PASS
设计	<div> <div>产品名称</div> <div>1.25超薄</div> </div>		<div>  <div> 东莞市轻平电子科技有限公司 DONGGUAN QINGPING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. </div> </div>				
审核							
批准							
单位: mm	 						